

elexcon2025
深圳国际电子展

暨嵌入式展 | 半导体展



All for AI, All for GREEN
为AI与双碳提供全栈技术与供应链支持!

2025.08.26-28

📍 深圳会展中心(福田) SZCEC, SHENZHEN

主办单位:



博闻创意
Creativity Exhibition

2025

支持单位（拟）

中国软件行业协会嵌入式系统分会

嵌入式系统联谊会

CDCC益企研究院

深圳市半导体行业协会

深圳计算机行业协会

深圳市电源技术学会

深圳市机器人协会

深圳市存储器行业协会

广东省连接器行业协会

深圳市汽车电子行业协会

深圳市新能源行业协会

亮点及主要活动

elexcon2025

- 从AI/算力芯片、存储、电源、嵌入式设计、无线通讯、智能传感、元器件到先进封装，40+产品线、600+供应商共同参与展示
- 为AI硬件、服务器与数据中心、机器人、储能、汽车电子、半导体等快速增长的产业生态提供全栈技术与供应链支持



主题演讲Keynote

科技巨头高管现场发布年度最新技术和产品趋势



20+专题论坛

嵌入式与智能系统、AIPC与智算中心、数字电源、化合物半导体、SiP系统级封装等议题，200+全球专家，200-1000人/场论坛；



Kaifa Gala 工程师/开发者嘉年华

20+嵌入式社群
1万+工程师/开发者
现场学习体验

600+参展商

300+产业智囊

60,000+专业观众

All for AI, All for GREEN
为AI与双碳提供全栈技术与供应链支持!

2025.08.26-28

深圳会展中心(福田) SZCEC, SHENZHEN

博闻创意
Creativity Exhibition

嵌入式展

elexcon2025

展示范围

- AI与算力芯片
- 嵌入式处理器/SoC/MCU/MPU
- EDA/IP
- 存储芯片、SSD与行业存储方案
- RISC-V
- 无线通信与M2M模块
- 工业计算机
- 工业显示/HMI
- OS操作系统与软件、工具
- 开发板/开发工具
- 机器视觉
- AIoT方案，包括：智能家居与楼宇/智能工业/智能出行/智能医疗/能源物联网等

目标观众

人工智能、机器视觉、工业、汽车、通讯、轨道交通、医疗、物联网等行业以及大专院校、科研院所的专业人士



电子展/电子元器件

elexcon2025

展示范围

- 半导体元件
 - 射频芯片/滤波器/放大器
 - 无源元件（电阻、电容、电感等）
 - 分立元件
 - 光电元件
 - 晶体/晶振/时钟芯片
 - 电源管理芯片
 - 功率器件/SiC/GaN
 - 保护器件
 - MEMS微纳米系统
 - 传感器
 - 测试与测量
 - 检测认证
 - 工具
 - 显示
 - 连接器线束、继电器、开关、结构件
 - PCB
 - 电子新材料等
- ◆ 重磅热门专区
- 车规级芯片专区
- AI高速连接器专区

目标观众

大型电子行业
OEM/ODM/EMS、消费电子与家电、智能硬件、PC/服务器、工业、机器人、汽车电子、安防、无人机/低空经济、物联网等行业
研发工程师、采购经理和高管



电源及能源电子技术展

elexcon2025

展示范围

- 电源管理IC
- 数字电源
- 功率半导体
- SiC/GaN
- 电阻电容电感
- 磁性元件/材料
- 电磁兼容emc电源管理IC
- 电源模块
- 电源测试, 等

能源电子技术专区:

光储充、数据中心及通信用电源、功率半导体元器件、BMS/PCS/EMS等组件等, 特邀华南地区超过300家储能、服务器与数据中心及数字能源领域技术和管理人员采购交流

目标观众

消费电子、LED、服务器与数据中心、通信、光伏、储能、新能源汽车、电网、工业控制、轨道交通、医疗、电动工具、航空航天、军工等行业电源工程技术人员和管理人员



半导体展

elexcon2025

展示范围

Chiplet与异构系统集成

- Chiplet生态链
- SiP系统级封装
- EDA电子设计自动化软件及服务
- 3D IC设计服务

HBM/存储 封测工艺

- CoWoS/TSV/2.5D/3D/FOPLP/RDL
- 先进材料及晶圆级制造设备
- 晶圆级检测专用设备

IC载板与玻璃基板

- eMMC/WBCSP/FC CSP/MEMS/RF IC载板
- 玻璃原材及TGV玻璃通孔技术
- 材料及专用设备

功率封装与陶瓷基板

半导体材料与工艺设备

目标观众

终端品牌商
/EMS/OEM/ODM、
OSAT/晶圆厂、
Fabless、MEMS传感器、
功率器件、光电元件等制造商等工艺制造、研发、采购及高管



同期高峰论坛与活动

ellexcon2025

第七届中国嵌入式技术大会

- 嵌入式系统人工智能技术与生态
- 工业控制与物联网技术与应用

第九届中国系统级封装大会

- 探讨AI时代先进封装技术及工艺
- 玻璃基载板产业发展论坛

能源电子论坛

- 高效能能源转换方案助力AI算力提升
- 医疗设备供电系统技术趋势和应用实例
- 轨道交通能源供电技术革新与市场趋势
- 低空飞行器的能源创新与商业应用



关于主办单位

elexcon2025



博闻创意会展（深圳）有限公司

博闻创意是广东省会展企业百强，通过提供专业展会服务，致力于推动全球电子、嵌入式与AIoT、半导体等产业技术交流和商业合作机会，每年举办多场专业展览及30+论坛。旗下elexcon深圳国际电子展为ufi认证知名展会品牌，elexcon嵌入式展ewCN为全球知名专业展，每年组织超过1000+展商、5万+专业观众、300+产业智囊和演讲人进行交流。



All for AI, All for GREEN

为AI与双碳提供全栈技术与供应链支持!

即刻申请成为展商/赞助商!

共享大数据和全年线下活动机会

- 共享官方数据库自媒体和推广资源
- 第一时间发布技术和产品资讯
- 优先参与全年与VIP买家、行业协会互动活动
- 优先获取产业白皮书、报告和数据等

2025.08.26-28

📍 深圳会展中心(福田) SZCEC, SHENZHEN

elexcon2025

深圳国际电子展

暨嵌入式展 | 半导体展



博闻创意会展(深圳)有限公司
电话: 0755-88311535
邮箱: elexcon.sales@cetimes.com
www.elexcon.com